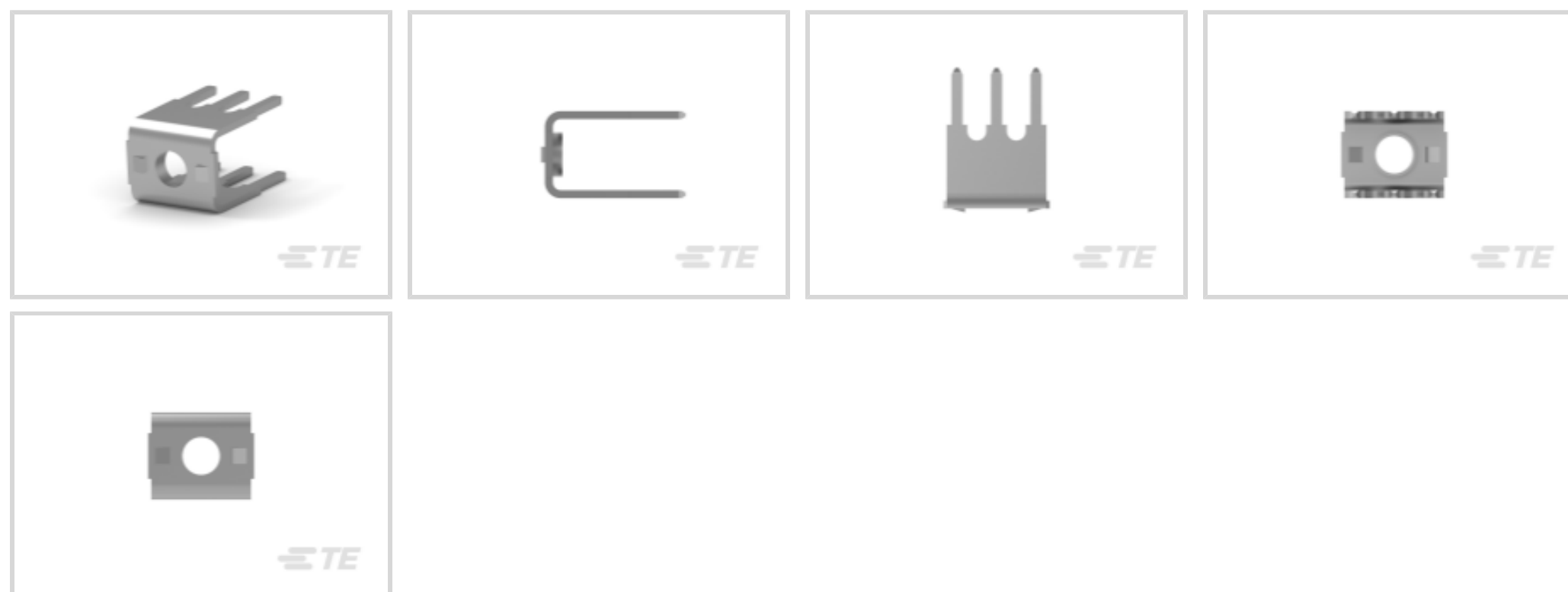




端子 and 接头 > 电源端子



电源终端类型: 电源分接头

产品端接到: 印刷电路板

位数: 6

端子额定电流 (最大值) : 15 A

中心线 (间距) : 3.18 mm [.125 in]

产品特性

产品类型特性

占地面积	6.35 x 3.18 mm [.25 x .125 in]
电源终端类型	电源分接头

结构特性

位数	6
PCB 安装方向	垂直

主体特性

端子外形	标准
------	----

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子接触部电镀材料表面涂层	哑光
端子额定电流 (最大值)	15 A
端子制造	冲压成形
端子接触部电镀材料	锡
端子接合区域电镀材料厚度	3.81 μ m [150 μ in]

PCB 端子端接区域电镀材料	锡
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	3.81 μm[150 μin]
端子基材	铜合金

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
产品端接到	印刷电路板

壳体特性

中心线 (间距)	3.18 mm[.125 in]
----------	------------------

尺寸

PCB 厚度 (建议)	1.57 – 3.18 mm[.062 – .125 in]
产品长度	8.63 mm[.34 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]

包装特性

封装方法	Carton
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进

行 CE 标识。元器件产品通常无需进行 CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟 REACH 法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



文档

产品图纸

06 PWR TAP CONT PLTD STD .125

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5055323-5_C.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5055323-5_C.3d_igs.zip](#)



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5055323-5_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[POWER_CONNECTORS_CATALOG_SEC02_CABLE_MOUNTED](#)

英文版本

[PRINTED CIRCUIT BOARD TERMINALS AND DISCONNECTS](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本